

# 关于 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告

2025 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《2025 年度提质增效重回报行动方案》。结合 2025 年半年度报告，对方案评估具体如下：

## 一、在“聚焦 MCU 研发，巩固公司主业竞争力”方面

公司持续加强募投项目管理，加速募集资金使用，推动募投项目产业化落地。2025 年上半年，公司围绕募投项目研发立项 36 个，其中消费电子领域 12 个、家电领域 13 个、工业控制（无刷电机）领域 6 个、汽车电子领域 5 个，共投入募集资金 1.69 亿，占募投项目资金总额的 27.79%。上述项目成功量产，将有效拓宽产品系列、丰富产品资源，同时提高公司产品性能、品质和竞争力。

## 二、在“加强研发人才发展战略，提升科技创新能力”方面

人才是公司发展的核心驱动力，是决定竞争力强弱、创新能力高低与未来潜力大小的关键要素。吸引好、培养好和使用好人才是人才战略的首要问题。建立健全合理的考核奖励体系，推进岗位绩效考核，持续人员培训与优化，保持进出有序，保持人才队伍活力。

加强人员与高校交流与合作，有效推进与电子科大的联合研发，针对端侧 AI 的 MCU 项目取得进展；鼓励发明创新，积极撰写发明专利，加强知识产权保护，报告期申请发明专利 9 项、实用新型专利 1 项、集成电路布图 10 项。获得发明专利批准 5 项。

## 三、在“优化财务管理，加速资金回笼”方面

积极推行信用担保制度，财务部门根据客户资产、现金流、经营规模、实现利税情况、历史信用等情况，决定客户的信用额度和账期，推进客户实控人对信用额度进行担保，减少信用风险；每周跟进各客户的应收账款情况，通报提醒销售部门加大对应收账款的催收力度；严格落实逾期与信用额度、赊销挂钩制度，对一旦出现逾期的客户，取消赊销，同时不再发货。报告期内，公司经营性现金

流量净额为 1.51 亿元，较上年度同期增加 2500 万元；期末应收账款为 1.72 亿元，较上年度末增加 1700 万元。

#### **四、在“深化公司治理，保障规范运作”方面**

持续完善公司治理，规范三会运行，积极为独立董事提供工作保障；加强对“关键少数”培训力度，坚持将最新监管政策、监管案例汇编转发董监高，提高“关键少数”履职意识和履职能力；完善企业管理模式，优化薪酬及激励体系，强化管理层与股东的利益共担共享机制，推动公司的长期稳健发展。

#### **五、在“提升信披质量，加强投资者交流”方面**

公司始终高度重视信息披露与投资者关系管理工作。严格按照有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等公司重大信息；也积极通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证 e 互动、分析师会议、现场参观及业绩说明会等多种线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通。

2024 年年报披露后，公司组织了由公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书参加的集体业绩说明会；上半年，公司共参加各类策略会、线上线下调研活动共 18 场（次），接待调研机构共 191 家（次）。

#### **六、在“共享发展成果，注重投资者回报”方面**

2024 年，公司实现净利润 1.37 亿元，年度股东会沿袭分红政策，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 99,898,750.00 元（含税），切实让全体股东充分享受到公司经营成果。报告期，公司实现归母净利润 8600 余万元，与上年同期相比增长超过 100%，用实实在在的发展讲好中微故事，积极探索市值管理，坚持员工、股东、投资者共享公司发展成果，提高全体公司参与者获得感。

本评估报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日